PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-267861

(43)Date of publication of application: 05.10.1999

(51)Int.CI.

B23K 26/00 B23K 26/04 H01S 3/00

(21)Application number: 10-090605

(71)Applicant: SUMITOMO HEAVY IND LTD

(72)Inventor: HAYASHI KENICHI (22)Date of filing: 20.03.1998

(30)Priority

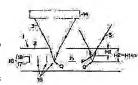
Priority number: 10 18284 Priority date: 16.01.1998 Priority country: JP

(54) MARKING OF OPTICAL TRANSMITTING MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a marking method for an optical transmitting material wherein breakage of a material to be marked is not generated by marking, the post-treatment for cleaning a surface of the optical transmitting material can be eliminated after marking, and cracks of the surface are prevented by accurately adjusting a marking position at a given depth of especially thin glass materials.

SOLUTION: In this optical transmitting material marking method, marking is carried out not by cracks due to a laser light 3, but by the variation of an optical property of the optical transmitting material 1 generated by the condensing of the laser lights 3 with lower irradiation energy. In this case, the optical transmitting material 1 is composed of a glass material and the laser lights 3 are condensed at a given depth of an inner part 15 of the optical transmitting material 1. Further, the strength of the laser lights 3 is made to be at an extent to cause the variation of an optical property of the optical



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.03.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

transmitting material I so as to enable the marking.

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of final disposal for application]

[Patent number] [Date of registration] 3208730

[Number of appeal against examiner's decision of

13 07 2001

http://www19.jpdl.jpo.go.jp/PR/PR/JUDE 19515267400 Jalous 196861P1.htm

2003-07-15

(19) F本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-267861

(43)公開日 平成11年(1999)10月5日

(51) Int.Cl.*	識別記号		FΙ				
B 2 3 K 26/00			B 2 3	3 K 26/00		В	
26/04				26/04		С	
B41M 5/26			CO	3 C 23/00		Z	
C 0 3 C 23/00			H0	1 S 3/00		В	
H01S 3/00				3/16			
		審査請求	未請求	請求項の数4	FD	(全 9 頁)	最終頁に続く

(21) 出願番号

特顧平10-90605

(22) 出願日

平成10年(1998) 3 月20日

(32) 優先日

(31) 優先権主張番号 特顧平10-18284 平10(1998) 1月16日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71) 出頭人 000002107

住友重機械工業株式会社

東京都品川区北品川五丁目9番11号

(72) 発明者

神奈川県平塚市夕陽ケ丘63番30号 住友重

機械工業株式会社平塚事業所内

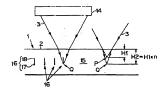
(74)代理人 弁理士 沧澤 寬

(54) 【発明の名称】 光透過性材料のマーキング方法

(57)【要約】

マーキングにより被マーキング材料の破 片が生ずることがなく、マーキング後に光透過性材料の 表面2の清浄化のための後処理を不要とし、とくに薄肉 のガラス材料に所定の深さにかつ精密にマーキング位置 を調整し、その表面2にはクラック5などが生じないよ うにすることが可能な光透過性材料のマーキング方法を 提供すること。

【解決手段】 レーザー光3によるクラックによってマ ーキングを行うのではなく、より低い照射エネルギーの レーザー光3の集光により生ずる光透過性材料1の光学 的性質の変化をマーキングに用いることに着目したもの で、光透過性材料 1 をガラス材料とし、レーザー光 3 を 光透過性材料1の内部15に所定の深さで集光するとと もに、レーザー光3の強さを光透過性材料1の光学的性 質の変化を起こす程度の強さとしてマーキングを可能と したことを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザー光により光透過性材料にマーキングを施す光透過性材料のマーキング方法であって、 前記光透過性材料は、これをガラス材料とするととも

前記レーザー光として、前記光透過性材料に対して透過性のあるものを選択し、このレーザー光を前記光透過性 材料の内部に所定の深さで集光するとともに、

このレーザー光の強さをこの光透過性材料の光学的性質 の変化を起こす程度の強さとして前記マーキングを可能 としたことを特徴とする光透過性材料のマーキング方 法。

【請求項2】 前記レーザー光による前配光透過性材料における光学的性質が変化する部位を該光透過性材料の環さ方向に長く生じさせることを特徴とする請求項1 記載の光透過性材料のマーキング方法。

【請求項3】 前記レーザー光による前記光透過性材料における光学的性質が変化する部位を複数個まとめてひとつのマーキング単位とすることを特徴とする請求項 1 転載の光添過性材料のマーキング方法。

【請求項4】 前記レーザー光のレーザー光源として、フェムト秒レーザーを採用することを特徴とする請求項1記載の光透過性材料のマーキング方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光透過性材料のマーキング方法にかかるもので、とくにレーザー光を用いた 光透過性材料のマーキング方法に関するものである。 【10002】

【従来の技術】従来のレーザー光によるマーキング方法 は、レーザー光によるアフレーション (爆性) 現象を利 用して、たとよば適明ガラス基板などの被マーキング材 料の表面に加工を行うものであったため、被マーキング 材料の表面が扱小に割れて、その破片が生産工程に混入 するという問題がある。

【0003】たとえば図9は、従来の光透過性材料のマーキング方法による被マーキング材料の断面側面図であって、被マーキング材料としての透明ガラス基板1(火透過性材料)の装面2の所定節位にレーザー光3を集光して、くぼみを形成し、このくばみによってマーキング4を行う。こうしたアプレーションによる加工方法以外に、レーザー光3の吸収にとむなって発生する熱による表面2の変形によりくばみを形成し、マーキング4としての視點性を得る場合もある。この熱による加工のもしての視點性を得る場合もある。この熱による加工ののと考えられ、この場合においても、クラックなどの発生があり、微細な破片やカケラが生じることもあり、これらの倫表が必要になる。これ

【0004】マーキング4が形成される結果、アプレー

ションにより飛ばされたガラス材料が粉末となってマー キング4近傍に付着して「デブリ」と称される付着物と なり、これを除去するために透明ガラス基板1の表面2 の洗冷が必要になるという問題がある。

05 【0005】さらに、デブリを減少させるために、表面 2にガスの吹き付けを行うこと、クリーニングショット と呼ぶレーザー光3の再照射を必要とすることなど、ク リーンな環境を要求するシステムには受け入れがたいマ ーキング方法(加工方法)であるという問題がある。

10 【0006】上述のような開閉圏を解消して光透過性材料にマーキングを施すために、光透過性材料の内部にレーザー光などを集光させる方法も案出されている。たとえば、特公平で-69524号による「模様入り眼鏡幹器品の製造方法および眼鏡枠部品」では、光透過性材料15 の一種であるブラスチックの内部にレーザー光を吸収させることにより味け焦げを生じませて、内部に模様を現出させるものである。この方法においては、光透過性材料として、レーザー光を吸むする透明なプラスチックを用いる必要があり、一方、ガラス基板にプラスチックを20 流入することはできず、この方法に関示された技術のませばガラス基板内に焼け燃げを生じさせることは不可まではガラス基板内に焼け燃げを生じさせることは不可まではガラス基板内に焼け燃げを生じさせることは不可

能である。

35 【0008】本発明者がこの方法をガラス材料に適用したときには、ガラス内部の破壊しさい値をこえたレーザー光により、ガラス内部にクラックの発生が認められた。しかしながら、この方法では、レーザー光が集光する内部の深さを所望の値に設定できないことがわかっ40た。さらに、レーザー光の集光する深さを精密に側卸した。

40 た。さらに、レーザー光の操光する深さを特色に関仰しないと、表面にクラックが生じてしまうという問題がある。

【0009】さらに特開平4-71792号の「マーキング方法」では、適明基板の内部にレーザー光の焦点を結ちまらに照射して選択的に不透明化することによりマーキングを行っている。この方法では、絶縁破壊により材料が不透明化するとされ、その実施例では、数百μmの幅にわたって、厚さ約2.3mmの石英基板の内部が不透明化し、これを表面から見ると白い符号として臨別50 することができる。したがって、マーキングの対象材料

として、十分に厚い透明基板でないと適用することがで きないという問題がある。すなわち、薄い透明基板の場 合には、レーザー光の集光の深さを適切かつ精密に制御 することが困難である。

マーキング」においても、比較的厚肉の材料をマーキン グの対象としており、三次元マーキングの可能性が示唆 されている。

【0011】上述したいずれのマーキング方法も、とく に厚さの薄いガラス材料などの光透過性材料に対して所 定の深さないし厚さに精密にマーキングを施すには不十 分である。一方、たとえばガラス基板のような薄肉の光 透過性材料にマーキングを行うためには、材料の強度劣 化に影響の少ないマークが望まれる。

【0012】レーザー光を集束して絶縁破壊を生じる現 象を詳しく観察すると、以下のようになる。図10は、 透明ガラス基板1の要部拡大断面側面図であって、レー ザー光3が最も集束した近傍においてガラス内部にクラ ック5が生じ、またこのクラック5に連続して、レーザ 一入射方向に亀裂6が伝播した穴状のマークパターン7 の発生が認められる。レーザー光3のビーム径3mm φ、エネルギー約400μ J で、焦点距離 f = 1 0 0 m mのレンズを使用した場合に、その大きさとしては、ク ラック5の幅が約100μm、穴状のマークパターン7 の長さは約500μmに達する。

【0013】このような大きさおよび形状のマークパタ ーン7が生じる場合であっても、たとえば厚さ1~2m m程度の薄肉の透明ガラス基板1にマーキングを施すと きに、その表面2からのレンズ位置を正確に制御すれ は、ガラス内部のみにマークパターン7を付すことは可 能であると予想された。しかしながら、ガラス表面2の 破壊しきい値が内部より低いため、実際にはどうしても 透明ガラス基板1の表面2ないしは裏面2Aにクラック 5ないし亀裂6を生じてしまうことが判明した。表面2 ないし裏面2Aにまでクラック5ないし亀裂6を生じる と、材料強度の急激な劣化はもちろん、材料から飛び出 すパーティクルを生じるという問題がある。

【0014】ガラス材料など光透過性材料の表面にクラ ックを生じさせない一般的な方法としては、レーザー光 の強度をある値以下に下げ、マークサイズを小さくする こと、および集光光学系の開口比(レンズの直径/焦点 距離) を大きくしてとくに表面におけるマークの成長を 抑えること、などが考えられる。しかしながら、こうし たレーザー光3の照射エネルギーの制御、およびレンズ 位置の調整および開口比の選択などによってマークパタ ーン7の大きさおよび形状の制御を適正に行っても表面 2におけるクラック5ないし亀裂6が発生してしまう原 因は、表面2にもともと存在している凹凸面あるいは微 細な傷が中心となってクラック5や亀裂6が発生してし まうこと、および表面2にはゴミが付着しており、この ゴミがレーザー光3の吸収の中心となり、レーザー光3 のエネルギーを予想以上に吸収しやすい環境にあるこ と、などが考えられる。

【0015】いずれにしても、レーザー光3による透明 【0010】さらに特表平6-500275号の「潜面 05 ガラス基板1の内部のみへの集光は、これを予想以上に 精密に行う必要があることがわかり、とくに薄肉のガラ ス材料などにマーキングを行う場合には、従来の各種マ ーキング方法では実現困難であることがわかる。また、 マーキングとしてクラック5によりこれを構成すること

10 は、レーザー光3の集光操作および集光部位の制御を精 密に行う必要があることから、とくに薄い透明ガラス基 板1 (光透過性材料) へのマーキング方法には、限界が あると思われる。 [0016]

15 【発明が解決しようとする課題】本発明は以上のような 諮問願にかんがみなされたもので、クリーンなシステム に適合した光透過性材料のマーキング方法を提供するこ とを課題とする。

【0017】また本発明は、マーキングにより被マーキ 20 ング材料の破片が生ずることがないようにした光透過性 材料のマーキング方法を提供することを課題とする。

【0018】また本発明は、マーキング後に光透過性材 料の表面の清浄化のための後処理を不要とした光透過性 材料のマーキング方法を提供することを課題とする。

【0019】また本発明は、とくに薄肉のガラス材料に 25 所定の深さにかつ精密にマーキング位置を調整し、その 表面にはクラックなどが生じないようにすることが可能 な光透過性材料のマーキング方法を提供することを課題 とする。

30 [0020]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、レー ザー光により透明ガラス基板などの光透過性材料をマー キングするにあたり、光透過性材料の表面ではなく、そ の内部にレーザー光を集光すること、およびクラックの 35 生成だけによってマーキングを行うのではなく、より低 い照射エネルギーのレーザー光の集光によって主として 光透過性材料の光学的性質の変化を起こさせてこれをマ ーキングに用いることに着目したもので、レーザー光に より光透過性材料にマーキングを施す光透過性材料のマ 40 ーキング方法であって、上記光透過性材料は、これをガ ラス材料とするとともに、上記レーザー光として、上記 光透過性材料に対して透過性のあるものを選択し、この レーザー光を上記光透過性材料の内部に所定の深さで集 光するとともに、このレーザー光の強さをこの光透過性 45 材料の光学的性質の変化を起こす程度の強さとして上記 マーキングを可能としたことを特徴とする光透過性材料 のマーキング方法である。なお、上記光学的性質の変化

とは、たとえば屈折率その他任意の光学的特性の変化を

いい、外部からそれぞれ所定の計測手段により認識可能

50 なものである。

[0021]上記レーザー光による上記光透過性材料における光学的性質が変化する部位を該光透過性材料の深さ方向に長く生じさせることができる。.

【0022】上記レーザー光による上記光透過性材料に おける光学的性質が変化する部位を複数個まとめてひと つのマーキング単位とすることができる。このとき、ク ラックが発生したとしても、それらが連結しないだけの 間隔を互いの間にあけておくことが必要である。

【0023】上記レーザー光のレーザー光源として、フェムト秒レーザーを採用することができる。

【0024】本発明による光透過性材料のマーキング方法においては、レーザー光を光透過性材料の内部の所定 節位に集光することによって光の密度が高くなり、所定 の破壊しきい値をこえると光学的非線形現象による吸収 が起こると考えられ、この吸収にもとづき、透明ガラス 基板などの光透過性材料の光学的性質が変化する現象を 利用して、光透過性材料の内部にマーキングを行うもの である。

【0025】上配レーザー光を銀光するために、たとえば f θ レンズを用いることにより、光透過性材料をレーザー光に対して移動し、レーザー光の線光部分を移動させ、所定の広がり面積を有するマーキング文字ないし図形を描くようにしても、同じレベル(探さ位置)にレーザー光を集光させておくことができる。したがって、厚さが1~2mm程度あるいはそれ以下の薄肉のガラス材料であっても、この厚さ内に光学的性質の変化部位を限定し、クラックによらず、かつ表面に損傷を生じることのないマーキングを施すことが可能となる。

[0026] なお、使用するレーザー光としては、光透 過性材料との組み合かせにより任意のものを採用可能で ある。たとえば、不英ガラスに対しては、赤外線側域 可視光線領域あるいは紫外線側域の改長を有するレーザ 一光を使用可能であり、一般的な板ガラスに対しては、 赤外線領域あるいは可視光線領域の改長を有するレーザ 一光を使用可能である。

【0027】レーザー光源としては、操作しやすいYAGレーザー、YLFレーザーなどのLD励起菌体ローザーが便利である。たとえば、赤外線領域の波長を有するレーザーを見いた場合、波外線領域の波氏を発行するとしていまって一番である。なお、利度とされば紫外線領域に利用することができる。なお、利用するレーザー光の膨動数が高くな日ぼと、すなわち彼とすれば紫外線領域に利用することができる。なお、利用するレーザー光の膨動数が高くな日ぼと、すなわち彼とすることができる。さらに、レーザー光源源としては、バルスレーザーが削削性良好にマーキングを行うことができ、バルスレーザーが削削性良好にマーキングの深つと対しては、バルスレーザーが削削性良好しなのがマーキングの深つと対している場合である。これに、熱的効果がバルス種(時間)の平方様に比例する。このため、サブナン杉以下のレーザー光源

(たとえば、10⁻¹⁸秒オーダーのパルス幅を有するフェムト秒レーザー) を用いることは有用である。

【0028】本発明は、従来の各種マーキング方法がとくに薄肉の光透過性材料の内部にマーキングを施すこと 55 が困難である原因が、レーザー光の東光によるクラック の発生が光透過性材料の表面にまで及んでその機械的強 度を低下させてしまうこと、さらに、すべてのマークを クラック生成によるものとすればクラックが表面にまで 及ぶことを防止することが実際には非常に困難であることに業事目、カラックを発生されたい範囲の物庫のレー

及ぶことを切止することが美術には非常に凶騒にののし り とに着目し、クラックを発生させない範囲の独度のレー ザー光を照射することとしている。さらに、より好まし くは、通常のレンズではマーキングにともなって集光位 置が表面側にずれる気にあることに着目して、「9 レン ズの採用により、ガラス内部の一定の深さ位置に集光す 15 ること、さらに従来の方法が光透過性材料の起析率を考 慮に入れていない点にあると推新して、ガラスの思析率を考 よび裏面の位置を正確に計測し、ガラスの思析率を考慮 に入れて集光すること、などにより、薄肉ガラス基板の 内部マーキングをより精密に行うことが可能となるもの 20 である。

20 である。
[0029] 木発明においては、レーザー光により光透 適性材料の表面ではなく、その内部にマーキングを行う ようにしたので、光透過性材料の破片ないし粉末が発生 することはなく、清冷な北略でマーキングすることが可 能となり、生産工程に破片が混入するような問題もな い。しかもマーキングを、レーザー光の集光により、ク

ラックの生成だけによらず、光添適性材料の光学的性質 が変化する部位によって構成するようにしたので、光透 適性材料の破壊を回避し、かつ微細な破片やカケラを生 30 じることなくマーキングを行うことができる。さらに、 f g レンズの採用およびガラス材料の風折率に着して 囲折率に応じた集光深さを制御しながらマーキングする ようにすれば、精密に集光位置ないし深さを特定するこ とができる。

35 【0030】なお、レーザー光による光透過性材料における光学的性質が変化する部位光透過性材料の深を方向に長く生じさせることにより、その深さ方向に光学的性質の変化部分が重なり合って光透過性材料の深さ方向(噂さ方向)ではマーキングを視認することができ、な40 例側面方向からはマーキングを視認することができない。

ようにすることができる。 【0031】 さらに、レーザー光による光透過性材料に おける光学的性質が変化する部位を複数個(たとえば4 個)まとめてひとつのマーキング単位とすることによ

45 り、肉眼での視認とともに光学的読取り手段による読み 取りを行うようにすることもできる。

[0032]

【発明の実施の形態】 つぎに本発明の実施の形態による 光透過性材料のマーキング方法を図1ないし図8にもと 50 づき説明する。ただし、図9および図10と同様の部分 には同一符号を付し、その製造はこれを省略する。図1 は、当該マーキング方法を実施するマーキング装置10 線相図であって、マーキング装置10は、レーザー3 源11と、ビーム整形器12と、ガルバノミラー13 と、f 6 レンズ14と、を有し、「6 レレブ・13 場外ラス基板1の内部15 (図2)にレーザー光3を 集光可能としてある。レーザー光源11としては、たると えばY1Fレーザーの4倍酸(バルス幅約10 ns)を を用する。「6 レンズ14としては、たとえば無点配 50mmのものを使用する。透明ガラス基板1として は、たとえば合成石英基板(厚き10mm)を使用す る。

【0033】図2は、透明ガラス基板1の側面断面図で あり、透明ガラス基板1の表面2ではなく、透明ガラス 基板1の内部15にレーザー光3を集光可能としてあ

【0034】透明ガラス基板1(被マーキング材料)の 屈折率をnとし、適明ガラス基板1がないときの集光点 Pの漢さをH1とすると、内飾15には1カレーザー光 3の屈折作用の影響により、実際の集光点Qの深さH2 は、表面2側からH1×nに移動することになる。とく に薄内の透明ガラス基板1にマーキングを施す場合に は、この実際の集光点Qの深さH2が重要な要素とな る。すなわち、この屈折率nの値に応じて実際の集光点 Qの位置(深さH2)を特確に制御することにより、精 書なマーキングを行うことができる。

【0035】従来のマーキング方法においては、図9に 示したように、透明ガラス基板1の表面2においてレー ザー光3の多重照射を行うことにより、マーキング4と としての穴をその瞬き方向に長く大きくするようにしてい た。あるいは図10に示すような、亀製6およびマーク パターン7からなるクラック5を形成するようにしてい た。

[0036] 本発明における光透過性材料のマーキング 方法においては、図2に示すように、透明ガラス基板1 の内部15に焦点(集光点Q)を合わせ、従来よりエネ ルギーの低いレーザー光3を照射し、この集光点Qにお いて光学的損傷あるいは光学的絶縁破壊などの現象をな るべく少なく、かつ、適明ガラス基板1の光学的性質 の変化を発生させるようにして、線状のマークパターン1 6を描く。すなわち、レーザー光3を集光点Qに集光す ることによってレーザー光3の非縁形的な吸収が起こ り、この部分の光学的性質(たとえば屈折率など)が変 化し、その先端部分17 (集光点Q)からレーザー光3 入料側の表面2の方向にマークパターン16で落2方向 部分18が延びることが観測されている。

[0037] 図3は、このマークパターン16部分の拡大側面図であって、このマークパターン16は、透明ガラス基板10深き方向でみればほぼ円形に視聴することができ、側面方向においては、事実上視認することがで

きないように (図中仮起線) することができる。すなわ ち本発明によれば、光学的性質の変化がごく微小である ため、マークパターン16 の爰を方向から照明すること によってのみその検出が可能となり (マークパターン1 05 6 をその横方向からの照射では検出できず)、いわゆる 関しマークとしてのマーキングが可能となる。

【0038】従来は、このマークバターン16 (マーク バターン7) が表面 2 に到達すると適明ガラス基板 1 の 割れにつながる可能性があるので、マークパターン16 を適明ガラス基板 1 の内部 1 5 にとどめる範囲のレーザー光3 の入射エネルギーを照射するようにしている。 従来は、たとえば厚さ 1. 1 mm以上の適明ガラス基板 1

- 光3の入射エネルギーを照射するようにしている。従来は、たとえば厚き1.1mm以上の適可プラス基板1 に照射エネルギー400』のレーザー光3を照射するようにしていたが、厚さ1.1mm以下の適明ガラス基 15 板1に対しては、レーザーエネルギーの変動などにより、クラック5が表面2にまで達することも確率的に起

り、クラック5が装面2にまで速することも極半的に低 こり得ると推定される。本契明者は、透明ガラス基板1 として、具体的に、ソーダ石灰ガラス材料および無アル カリガラス材料に、レーザー光3のビーム径約10mm 0 で、焦点距離28mmのレンズを用いて、エネルギー 約100μJを照射した場合に、クラック5ないし亀裂 6を発生させず、光学的性質(風折率)の変化が生じる ことを実験により確認している。すなわち、ソーダ石灰 ガラス材料については、その厚さ1.1mm、および

25 0. 7mmの材料表面にクラックが発生しないことを確認している。また、無アルカリガラス材料について、その厚さ1. 1mm、0. 7mmおよび0. 4mmの材料表面にクラックが発生しないことを確認しており、本気明による光透過性材料のマーキング方法が厚さ1. 1m m以下のガラス材料にも適用可能であることがわかる。

【0039】さらに、パルス幅が10⁻¹⁵秒オーダーの フェムト秒レーザーをレーザー光の光流として用いた実 施例では、透明ガラス基板1の屈打率の変化を生じさせ ることができるエネルギー範囲が広いことが判明した。

35 すなわち、光源として、パルス幅が約100フェムト秒のサファイアレーザーを用い、中心波長800nm(赤外線領域)、使用レンズの隣口比0.28で、透明ガラス基板1の試料としてソーダライムガラスに、ショット数およびエネルギーを変えてマーキングを行った。

40 【0040】図4は、ショット数 (バルス数) とエネル ギーとの組み合わせによる透明ガラス基板1の内部15 におけるクラック5ないし 亀裂6 (図10) およびマー クパターン16 (図3) などの発生状態を示す平面説明 図である。具体的には、バルス数として、1000、1 52 5、8 パルスの3条件、単位パルス当たりのエネルギーとして、70、7、0、7 μ J の3条件で行った。図 示のように、エネルギーが70 μ J / バルスのレベルで は、バルス数の多少にかかわらずクラック5が発生し、 7 μ J / バルスのレベルでは、1000 パルスなどの多

50 重輻射を行ってもクラック5に進展せず、図3で説明し

たマークパターン16の形成を行うことができる。また、エネルギーが同一の場合には、パルス数が少ない方が変化の度合いが小さいことがわかった。

【0041】図5は、図407部分(エネルギー70μ」、8パルス)の厚さ方向における拡大断面図、図6は、図40VI部分(エネルギー7μ】、1000パルス)の厚き方向における拡大断面図である。図5に示すように、フェムトやレーザーによって生じるクラック5ないし截裂6は、その幅が敷止m以下である。また図6に示すように、エネルギー7μ】で1000パルスの加工においては、クラック5や電製6が発生せず、エネルギーが縦方向(厚さ方向)に分散して光学的性質の変化によるマークパターン16(図3)が生じるだけで、その長さも約40μmであり、良好な結果が得られることがわかった。

【0042】上述のフェムト秒レーザーに比較して、ナ 大砂レーザーを用いた場合には、透明ガラス基板1に屈 防率の変化を生じるエネルギーの範囲がきわめて狭く、 エネルギーが大きいとクラック5に進塵し、逆にエネル ギーが小さいと屈折率の変化が生じない。すなわち、フ ェムト秒レーザーでは、屈折率の変化を生じるエネルギー ・範囲が広く、この制御の容易性となり、特性である。 を工業的に利用する観点からは寝ましい特性である。

【0043】また一般的に、レーザーエネルギーの変動 幅は、±5%程度あると推定され、マークパターン16 に対応する光学的性質の変化のしきい値T1と、マーク パターン7に対応する光学的損傷を起こすしきい値T2 との間に、T1<T2、という関係が成り立っていると しても、しきい値T1、T2が近い値を持つ場合には、 レーザーエネルギーをT1以下に保っておくことは困難 であって、実用上はT1近傍でマーキングを行うことに なる。この場合には、マークパターンの一部にいわゆる クラック5ないし亀裂6を生じることになるが、すべて をクラック5や亀裂6によるマークパターン7でマーキ ングする場合(すなわちT2での加工)よりも、個々の クラック5ないし亀裂6の大きさを小さくすることがで きる。したがって、クラック5ないし亀裂6はある程度 発生するとしても、これらが小さいので、透明ガラス基 板1の表面2にまで亀裂6が進展することを、確率的に ゼロに近く、防止することができる。つまり、実用上、 表面2に傷などのないマーキングを実現可能である。 【0044】したがって、一般的には、光学的損傷によ るマークパターン7の範囲を大きくする方が、視認性は はるかに改善されるが、マークパターン7を大きくする と亀裂6ないしクラック5 (図10) の進展につながり さらに透明ガラス基板1の破損を招くため、本発明にお いては、レーザー光3の照射エネルギーを下げ、光学的 損傷をなくし、あるいはその径をなるべく小さく押さ え、あるいは光学的損傷の発生手前で、これに代わっ

て、透明ガラス基板1の光学的性質の変化を起こすレベ

ルに照射エネルギーをとどめることとしている。 【0045】図7は、透明ガラス基板1におけるマーク

バターン16の部分の拡大平面図であって、クラック5 (図 10) に比較して模認性の劣るマークパターン16 の数 (ドット数) を多くすることにより、対応することができる。すなわち。たとえば4個のマークパターン16により、かつそれぞれの間の間隔を調整することにより(たとえば、図示のようにマークパターン16の互いの間の間隔を40μmなどとする)、万が一、クラック・45年により、よなたより、カース・クラック・45年により、大阪が一、クラック・45年により、大阪が一、クラック・45年により、大阪が一、クラック・45年により、大阪が一、クラック・45年により、大阪が一、カース・クラック・45年により、10年のメンラールが開発することが

の間の間隔を 4 0 μ m などとする) 、 万が一、クラック 10 が発生したとしても、クラックどうしが連絡することな く、ひとつのマーキング単位19を形成することができ る。

[0046] つぎに、東際のレーザー光3照射による光学的性質の変化によって生じる筋状のマークパターン15 6の長き方向に透明ガラス基板1を移動し(図2に図示の例では図中下方に透明ガラス基板1を移動)、内部15の中央にマークパターン16が位置するようにする。もちん、透明ガラス基板1を図中模方向および斜め方向に移動することにより所定の文字ないし図形を描く。マークパターン16の長さおよび大さは、レーザー光3

0 マークバターン16の長さおよび太さは、レーザー光3の絞りの程度により、またレーザー光3の光量の増減の程度により、あるいはf8レンズ14の焦点距離を変えることにより、これを顕整することができる。 [0047]光透過性材料をレーザー光3に対して移動

25 し、レーザー光3の集光部分(集光点Q)を移動させ、 所定の広がり面積を有するマーキング文字ないし図形を 描くようにしても、この「8レンズ」はを用いるとい より、同じレベル(深さ位置)にレーザー光を集光させ ておくことができる。すなわち図8は、通常のレンズ 2 30 0による集光の場合(図中左側)と、「80レンズ 2 はよる集光の場合(図中左側)とを上較する要部断面図で あり、従来のマーキング方法のように通常のレンズ 2 を用いた場合、透明ガラス基板1の機体に光学系に対し て一般的にはその初期位置からの平行移動であるため、

35 その集光点 2 1 は、マーキング文字ないし 図形を描くに ともないその光輪からずれるにしたがってレンズ 2 0 の 収差の影響により透明ガラス基板 1 の表面 2 側に移動し てくる。つまり、集光点 2 1 の限さが光輪部分における 深さり 1 と、光輪部分からずれた位置の深さり 2 とでは 40 D 2 の方が小さく (後く) なる。このため、通常のレン ズ 2 0 を用いる加工では、光学系を固定した状態で適明 ガラス基板 1 の方を移動される変がある。この移動用 装置としては、たとえば、X - Y X - ア - ジ (図示せず)

上に透明ガラス基板 1 を設置し、このステージの移動に 45 よりマーキング文字ないし図形を描く。この加工方法で は、加工速度がステージの移動速度に律速されるため、 複数のマークパターン16を有するマーキング単位19 を高速に加工することは図離である。一方、f 0 レンズ 14を用いた場合には、f 0 レンズ14について、被加 50 工物の透明ガラス基板 1 の摩さおよび風折率n を考慮に

入れた設計を行うことにより、マーキング文字ないし図 形を描くにあたっても、その集光点Qが表面2に対して 水平ないし等間隔である状態を維持することができ、集 米点Qの深さはこれをH2(図2)と一定にすることが できる。すなわち、レーザー光3を集光させるために f θ レンズ14を用いれば、とくに薄肉の透明ガラス基板 1であってもその厚さ方向に精密に集光点Qを一定深さ で調整することができ、有効にマーキングを行うことが できるとともに、ガルバノミラー13により光をきわめ て高速に走査することが可能である。

【0048】なお、透明ガラス基板1の厚さを厚くする ことにより、あるいはマークパターン16の長さをさら に短くすることにより、内部15における深さを変えて マーキングを行えば、三次元的なマーキングも可能であ る。

[0049]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、レーザー 光を透明ガラス基板などの光透過性材料の内部に集光す ることにより内部においてレーザー光を吸収させ、なる べくクラックないし亀裂を生じさせずに、光学的的性質 20 11 レーザー光源 に変化を起こさせてマーキングとするようにしたので、 マーキングにともなって光透過性材料が破損することを 回避し、またマーキングにともなう破片が出ることもな いため、クリーンなシステムに利用される光透過性材料 のマーキング方法として好適である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による光透過性材料のマーキング方法を 実施するマーキング装置10の斜視図である。

【図2】同、透明ガラス基板1の側面断面図である。 【図3】同、マークパターン16部分の拡大側面図であ

る。 【図4】同、ショット数 (パルス数) とエネルギーとの 組み合わせによる透明ガラス基板1の内部15における クラック5ないし亀裂6 (図10) およびマークパター ン16(図3)などの発生状態を示す平面説明図であ る。

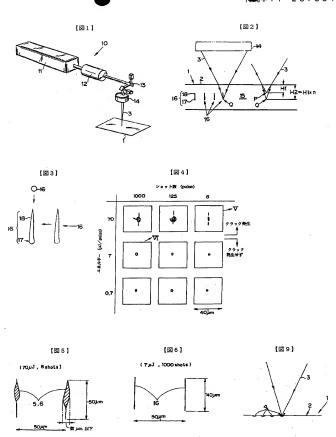
【図5】図4のV部分 (エネルギー70 μ J、8パル ス) の厚さ方向における拡大断面図である。

【図6】図4のVI部分 (エネルギー7μ J、1000 パルス) の厚さ方向における拡大断面図である。

【図7】同、透明ガラス基板1におけるマークパターン 16 (マーキング単位19) の部分の拡大平面図であ

【図8】同、通常のレンズ20による集光の場合(図中 左側) と、f θ レンズ14による集光の場合(図中右 側)とを比較する要部断面図である。

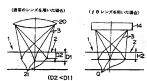
- 【図9】従来の光透過性材料のマーキング方法による被 マーキング材料 (透明ガラス基板1) の断面側面図であ
 - 【図10】同、透明ガラス基板1の要部拡大断面側面図 である。
- 【符号の説明】
 - 1 透明ガラス基板(被マーキング材料、光透過性材 料)
 - 透明ガラス基板1の表面
 - 3 レーザー光
- 15 4 表面2におけるマーキング(図9)
 - 5 クラック(図10)
 - レーザー入射方向にクラック5に連続した亀裂 7 穴状のマークパターン
 - 10 マーキング装置(図1)
- - 12 ビーム整形器
 - 13 ガルパノミラー
 - fθレンズ
 - 15 透明ガラス基板1の内部
- 25 16 線状のマークパターン
 - 17 マークパターン16の先端部分
 - 18 マークパターン16の深さ方向部分
 - 19 4個のマークパターン16によるひとつのマーキ ング単位
- 30 20 通常のレンズ
 - 21 通常のレンズ20を用いた場合の集光点
 - n 透明ガラス基板1 (被マーキング材料) の屈折率
 - H1 透明ガラス基板1がないときの集光点Pの深さ
 - H2 実際の集光点Qの深さH2 (=H1×n)
- 35 P 透明ガラス基板 1 がないときの集光点
 - Q 内部15におけるレーザー光3の屈折作用の影響に よる実際の集光点
 - D1 通常のレンズ20を用いた場合の、集光点21の 光軸部分における深さ
- 40 D2 通常のレンズ20を用いた場合の、集光点21の 光軸部分からずれた位置の深さ(D2<D1)



[図7]



[図8]



[図10]



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶ H O 1 S 3/16 識別記号

FI B41M 5/26

BEST AVAILABLE COPY